

The top section of the slide features a background image of a blue and white globe. In the upper right, the "winbond" logo is written in a bold, red, italicized sans-serif font. On the left side, a black integrated circuit chip is shown at an angle. The chip has "winbond" printed on its top surface and "We Deliver" on its bottom surface. It has several pins visible on its sides.

winbond

華邦電子股份有限公司 2017年第一季法人說明會

2017年4月28日



免責聲明

- We have made forward-looking statements in this presentation. Our forward-looking statements contain information regarding, among other things, our financial condition, future expansion plans and business strategies. We have based these forward-looking statements on our current expectations and projections about future events. Although we believe that these expectations and projections are reasonable, such forward-looking statements are inherently subject to risks, uncertainties and assumptions about us.
- We undertake no obligation to publicly update or revise any forward-looking statements whether as a result of new information, future events or otherwise. In light of these risks, uncertainties and assumptions, the forward-looking events discussed in this conference might not occur and our actual results could differ materially from those anticipated in these forward-looking statements.
- The information contained herein shall also not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy the company's securities nor shall there be any sale of such securities in any state or country in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration or qualification under the securities laws of any such state or country.

winbond



財務報告



2017年第一季綜合損益表 - 合併

	2017年第一季		2016年第四季		季對季變動	
	金額	%	金額	%	金額	%
單位：新台幣百萬元						
營業收入	10,425	100	10,775	100	(350)	(3)
營業毛利	2,989	29	3,041	28	(52)	(2)
營業利益	925	9	937	9	(12)	(1)
稅前淨利	883	8	988	9	(105)	(11)
本期淨利	723	7	871	8	(148)	(17)
每股(損)益 (元)	0.19		0.23			
息前稅前折舊與攤銷前利益	2,316	22	2,326	22	(10)	(0)



2017年第一季資產負債表 - 合併

	2017年3月31日		2016年12月31日		季對季變動	
	金額	%	金額	%	金額	%
單位：新台幣百萬元						
流動資產	26,345	38	27,260	40	(915)	(3)
固定資產淨額	35,622	52	34,373	51	1,249	4
資產總計	68,861	100	67,989	100	872	1
長期借款	6,642	10	6,638	10	4	0
股東權益	47,267	69	45,221	67	2,046	5
流動比率	1.96		1.87			
負債/ 權益比	0.46		0.50			



2017年第一季度現金流量表 - 合併

	2017年第一季度	2016年第四季	季對季變動
單位：新台幣百萬元	金額	金額	金額
營運活動現金流量	2,045	3,103	(1,058)
投資活動現金流量	(3,499)	(2,075)	(1,424)
融資活動現金流量	(15)	(1,762)	1,747
現金與約當現金	6,124	7,684	(1,560)
折舊與攤銷	1,391	1,389	2
資本支出	(3,497)	(2,352)	(1,145)



2017年第一季綜合損益表 - 記憶體

單位：新台幣百萬元

	2017年第一季		2016年第四季		季對季變動	
	金額	%	金額	%	金額	%
營業收入	8,248	100	8,585	100	(337)	(4)
營業毛利	2,099	25	2,094	24	5	0
營業利益	781	9	761	9	20	3
稅前淨利	814	10	936	11	(122)	(13)
本期淨利	687	8	819	10	(132)	(16)
每股(損)益 (元)	0.19		0.23			
息前稅前折舊與攤銷前利益	2,107	26	2,083	24	24	1



2017年第一季資產負債表 - 記憶體

	2017年3月31日		2016年12月31日		季對季變動	
	金額	%	金額	%	金額	%
單位：新台幣百萬元						
流動資產	20,472	31	21,270	33	(798)	(4)
固定資產淨額	34,832	53	33,608	52	1,224	4
資產總計	65,333	100	64,399	100	934	1
長期借款	6,642	10	6,638	10	4	0
股東權益	45,932	70	43,921	68	2,011	5
流動比率	1.75		1.67			
負債/ 權益比	0.42		0.47			



2017年第一季現金流量表 - 記憶體

	2017年第一季	2016年第四季	季對季變動
	金額	金額	金額
單位：新台幣百萬元			
營運活動現金流量	2,259	2,792	(533)
投資活動現金流量	(3,399)	(1,895)	(1,504)
融資活動現金流量	0	(1,766)	1,766
現金與約當現金	3,734	4,874	(1,140)
折舊與攤銷	1,326	1,322	4
資本支出	(3,399)	(2,255)	(1,144)



營收與毛利 - 合併

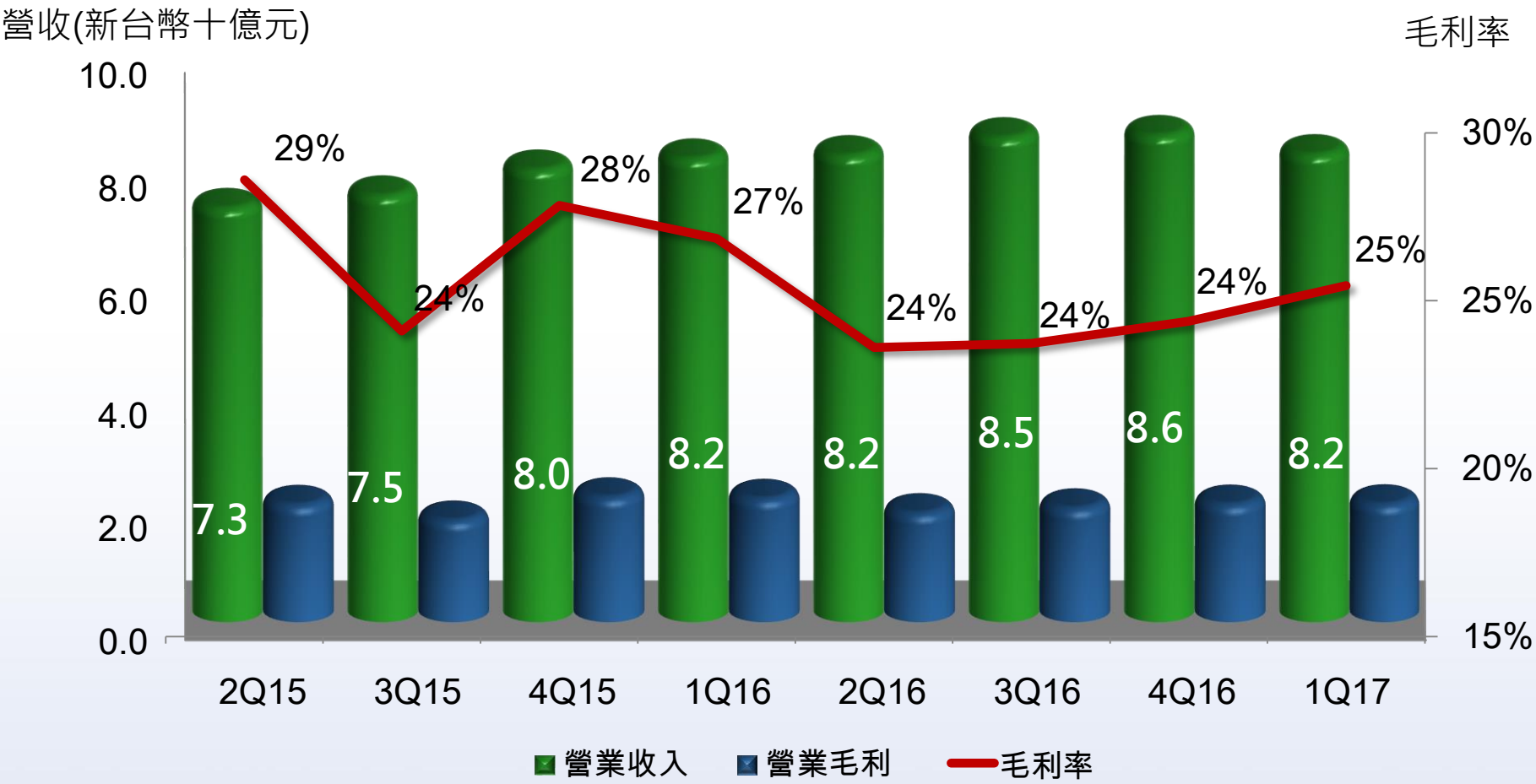
營收(新台幣十億元)

毛利率





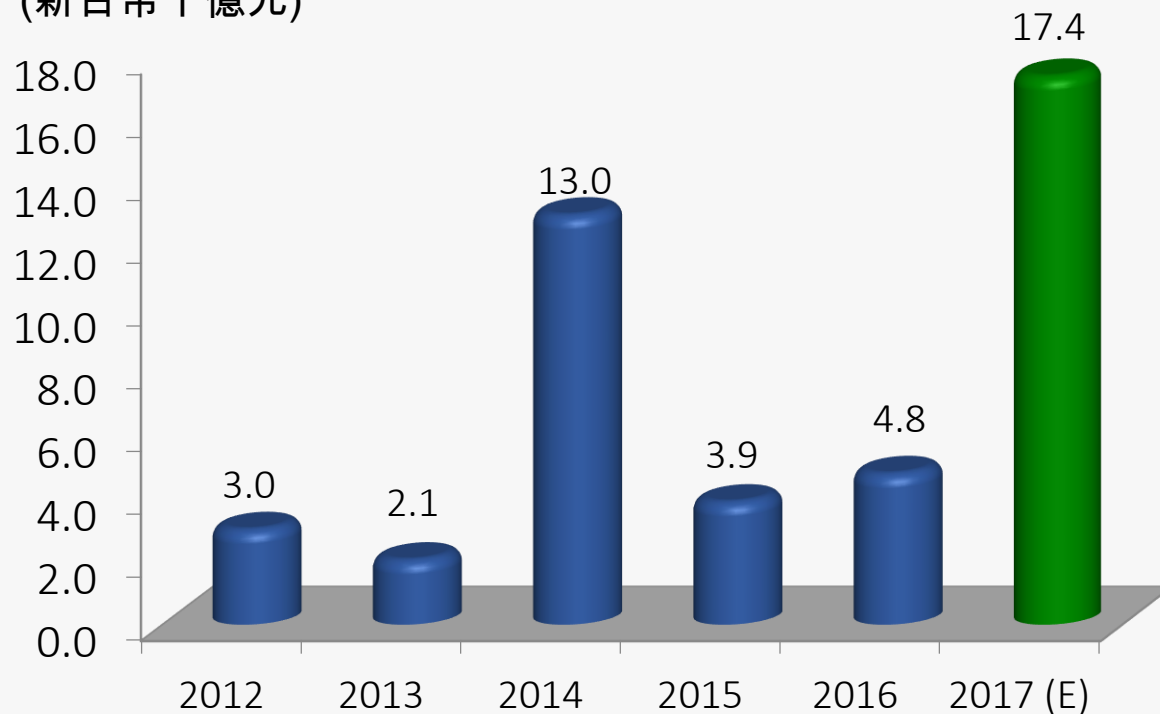
營收與毛利 - 記憶體





2017年 記憶體資本支出

(新台幣十億元)



資本支出目的	%
產能擴充及製程推進相關設備	53%
Fab C 廠務設施	25%
新產品支出	17%
其他	5%
總計	100%

現金基礎資本支出，截至04/28/2017

winbond



營運回顧與展望



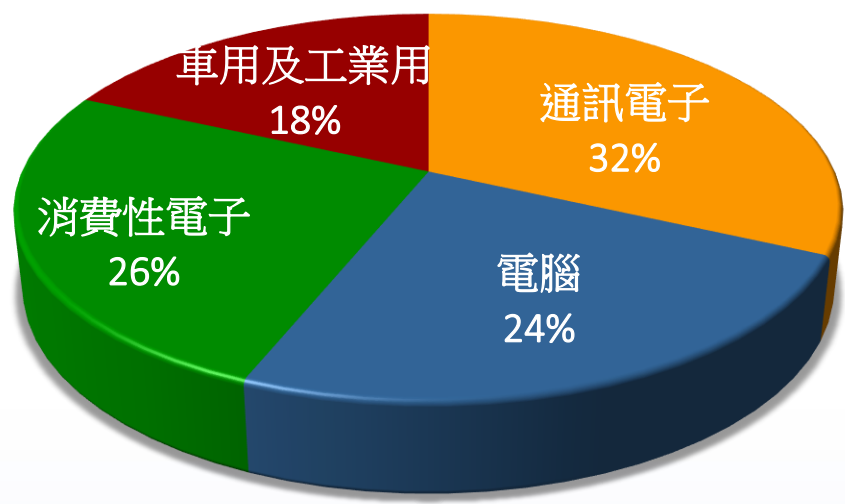
2017年第一季記憶體營運總覽

	季對季比較	年對年比較
營收	-4%	+1%
毛利	+0%	-4%

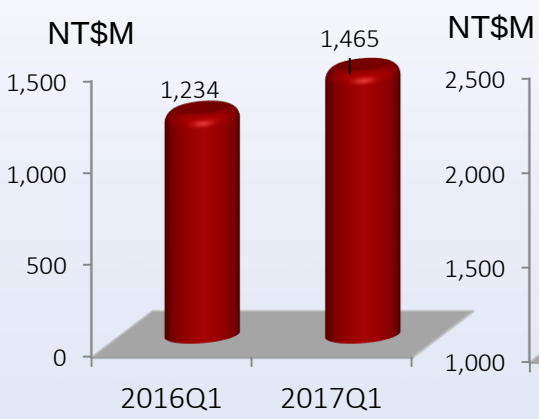
- ❑ 營收因匯率不利及產能限制而微幅減少
- ❑ 匯率影響毛利率
- ❑ 營運穩定歸因於平均售價上漲、優化產品組合及成本改善



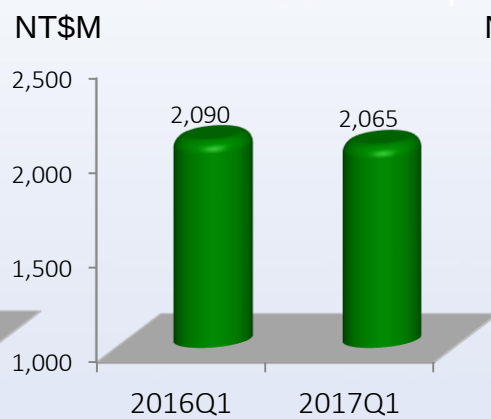
2017年第一季記憶體營收分析 - 依應用面



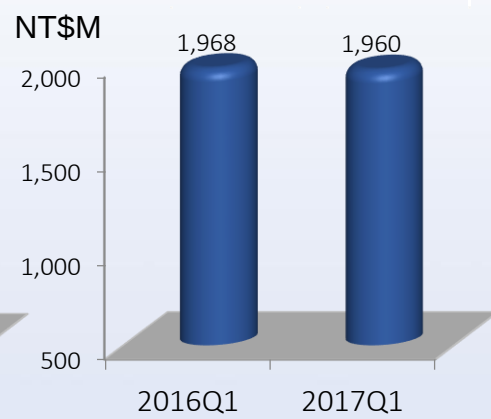
車用及工業用
QoQ - 10%
YoY + 19%



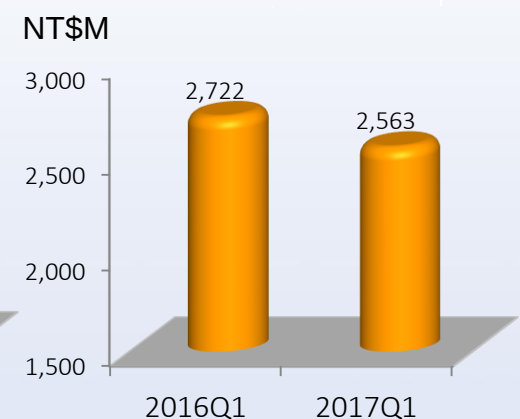
消費性電子
QoQ - 9%
YoY - 1%



電腦
QoQ - 6%
YoY - 0%



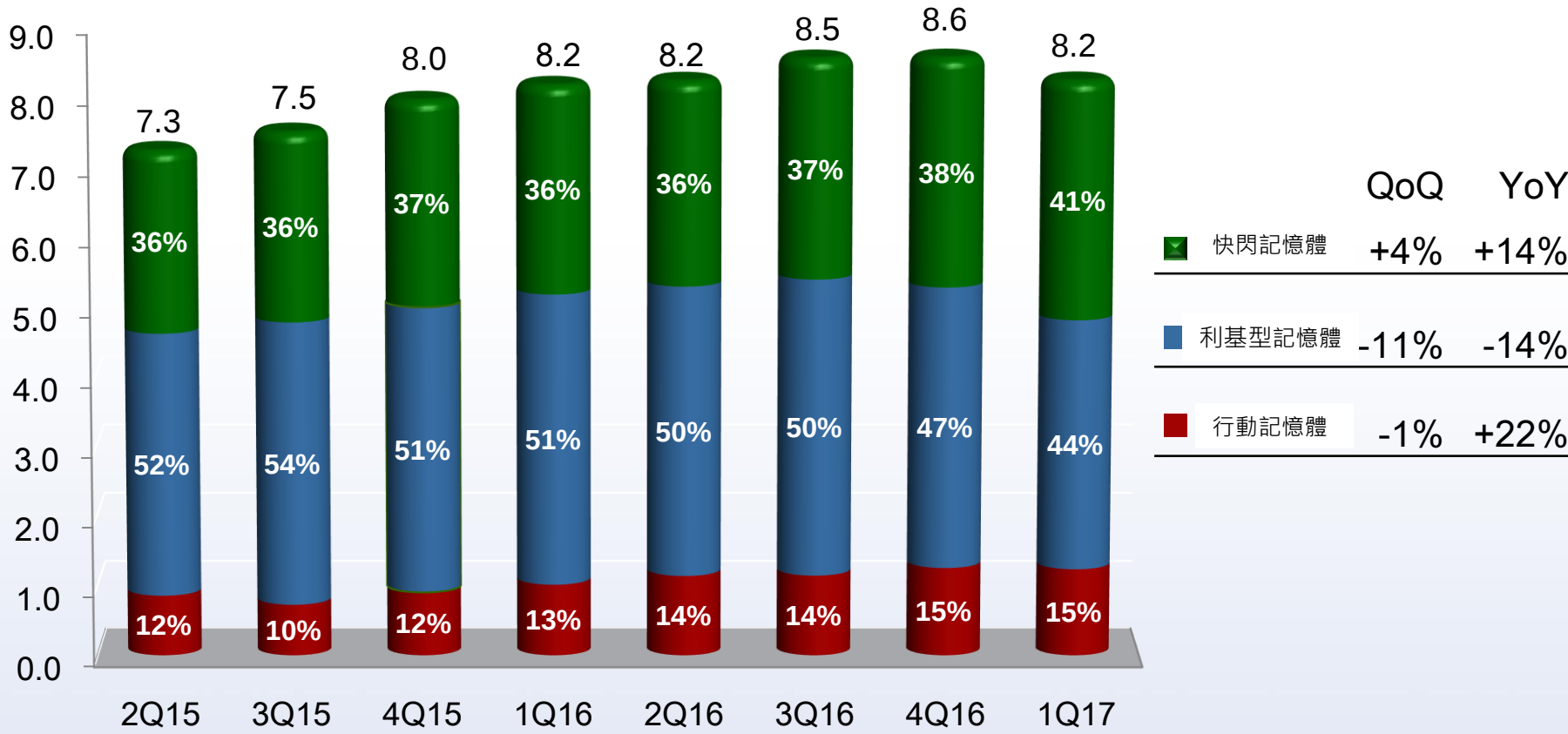
通訊電子
QoQ + 7%
YoY - 6%





2017年第一季記憶體營收分析

營收(新台幣十億元)





2017年第一季度利基型記憶體事業

	季對季比較	年對年比較
營收	-11%	-14%

- ❑ 營收受產能調整影響而減少(部分產能重新分配給快閃記憶體產品)
- ❑ 因客戶的機型轉換，使得來自電視與機上盒的需求減少
- ❑ 毛利率受惠於較佳的產品組合而上升



2017年第一季度行動記憶體事業

	季對季比較	年對年比較
營收	-1%	+22%

- ❑ 手持裝置及顯示器應用的需求推動營收較去年同期顯著提升
- ❑ 營收與上季持平，主要受季節性因素影響



2017年第一季度快閃記憶體事業

	季對季比較	年對年比較
營收	+4%	+14%

- ❑ 來自各種應用端的需求增加，尤其面板相關及手持裝置等領域
- ❑ 終端裝置的記憶體平均搭載量持續上升



市場概況

□ DRAM

- 終端裝置的記憶體平均搭載量增加及旺季效應將為高密度DRAM帶來強勁需求，也將消耗大量產能
- 中低密度DRAM的供需則相對穩定，價格微幅上漲

□ NOR Flash

- 各供應商產能增加有限
- 來自各應用的新需求與容量持續增加
- 供不應求的市況將推動價格上漲
- 2018年需審慎關注台灣與中國同業的產能擴充情況



華邦營運展望

- 最佳化客戶及產品組合，拓展高附加價值的應用佔比，追求營運穩定和獲利成長
- 未來幾年將緩步擴充產能和推進製程演進，以支持營運成長
- 專注發展具特殊功能之DRAM及編碼式Flash產品(超越摩爾定律)，以建立獨特的競爭力
- 3x 奈米 DRAM 將在Q3進入量產
- 2x 奈米 DRAM 技術開發符合預期進度

Questions & Answers

Company website

- Winbond: www.winbond.com